

ATEC1-38-3.4A 环形 TEC 模块

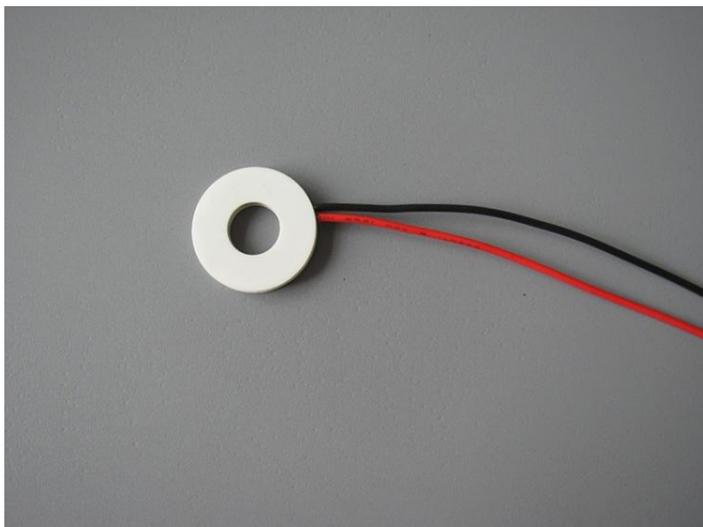


图1. ATEC1-38-3.4A实物图

特点

- 最大输入电压 4.8V
- 最大温差：74.5℃
- 推荐工作电流：0.7*I_{MAX}
- 推荐工作电压：0.8* V_{MAX}
- 低成本
- 长寿命
- 100%无铅且符合 RoHS 认证

应用

快速调节目标物体的温度并将温度稳定在一个较宽的范围内，准确性高。此模块广泛应用在诸多领域，如固体激光器，冰箱，空调，集成电路，光学元件，CPU，CCD相机等。

描述

环形 TEC 模块（热电制冷器）ATEC1-38-3.4A 有内部有 38 对帕尔贴元件，最大电压为 4.8V。它们是为精确调节目标物体的温度而设计的，可以由我们的 TEC 控制器来控制，以建立高度稳定和高效的温度调节系统。ATEC1-38-3.4A TEC 可与我们的热敏电阻一起使用，以实现精确和稳定的温度传感。

该系列 TEC 两面均为平整裸露的陶瓷片，可以使用一薄层热导填料（即导热硅胶片），或涂上薄薄的一层导热硅脂把陶瓷片粘到平整的金属面上。安装时，确保力度始终如一，以使 TEC 瓷片和金属之间的热接触良好，将热阻减到最小。

TEC 可以承受施加在表面上的强正压力，但是易受到切向力的影响，尤其是冲击切向力。即使一个微小的冲击切向力也会造成帕尔贴元件的内部开裂。裂纹最初可能不会引起运行问题，但会随着时间的推移而增长，导致 TEC 电阻缓慢增加，到最后 TEC 将停止运行。

在产品型号中，ATEC1-38-3.4A，“3.4A”表示进入 TEC 模块所允许的最大电流。它可以达到 74.5℃ 的最大温差 DTMAX。

TEC 是非密封版本，边缘密封的 TEC 可以防止水分进入珀尔帖元件，延长 TEC 的使用寿命。非密封 TEC 的特点是效率更高，可以实现两个 TEC 板之间更高最大的温差。

对于高端应用，在 TEC 和目标物体表面之间需要良好可靠的热接触，TEC 陶瓷表面可以金属化，以便 TEC 和目标物体表面可以焊接在一起。

规格
表 1

型号	I _{max} (A)	V _{max} (V)	Q _{max} (W)	DT _{max} (°C)	外径	内径	高度	备注
ATEC1-38-3.4A	3.4	4.8	11.3	74.5	24mm	10mm	3.6mm	不密封

应用信息

如表 1 所示，DT_{max}，也就是 TEC 上下表面间的最大温差为 74.5°C。这是单级 TEC 模块的正常值。当需要更高的 DT_{MAX} 时，必须使用 2 级或 3 级 tec。详情请与我们联系。

TEC 模块可以用来稳定激光芯片的温度，稳定激光波长和工作模式，从而产生较少或没有模式跳跃和稳定的输出功率。

相反，当在 TEC 2 板之间施加温差时，可以产生电。因此，TECs 可以称为 TEGs（热电发电机）。

在使用 TECs 设计热力系统时，应按照以下方式选择 TEC 模块：

1. 为了获得最大的效率，需使 TEC 与散热片以及目标物体之间的热阻最小化。要达到这一目标，最好的方式是将 TEC 与散热片，TEC 与热负载焊接在一起。这首先需要将 TEC 的瓷片做金属化处理。第二种方式是在 TEC 与散热片，TEC 与目标物体之间夹一层导热硅脂，再均匀用力使它们紧密贴合在一起。热衬垫材料，或所谓的导热硅胶片可用来代替导热硅脂。但是这样做可能会增

加它们之间的热阻。因此建议在 TEC 和散热片间用导热硅脂。由 Allied 生产的 Type 44 Heat Sink Compound 1/2 FL.OZ. 就属于此类型产品。关于此材料的具体的技术数据 请 参 考：
<http://www.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=7964390>。第三种方式是使用导热环氧树脂，将 TEC，散热片，目标物体粘在一起。而这种方式是最不可靠的，因为环氧树脂可能会随着时间推移而失去粘性。

2. COP（制冷系数）是指： $COP = \text{热功率} / \text{电功率}$ ，

也就是 TEC 输出热功率与输入电功率的比值。显然，较高的 COP 能够使电力系统的消耗低，从而获得较高的效率。想要获得较高的 COP，其关键在于设计的系统中，TEC 冷热面的最大温差 ΔT 能够较小。如果能够保持 $\Delta T \leq 30^\circ\text{C}$ ，那么 COP 就能达到较高的值， $COP=2$ 。

3. 如果需要的最大温差不高，例如 $< 30^\circ\text{C}$ ，那么可以使用较大的 TEC 模块来驱动小热负载，这样 ΔT 低，而 COP 和效率就高。

4. 设计 TEC 系统并不困难，但是需要一些热转换的知识，并能良好掌握自己的应用。

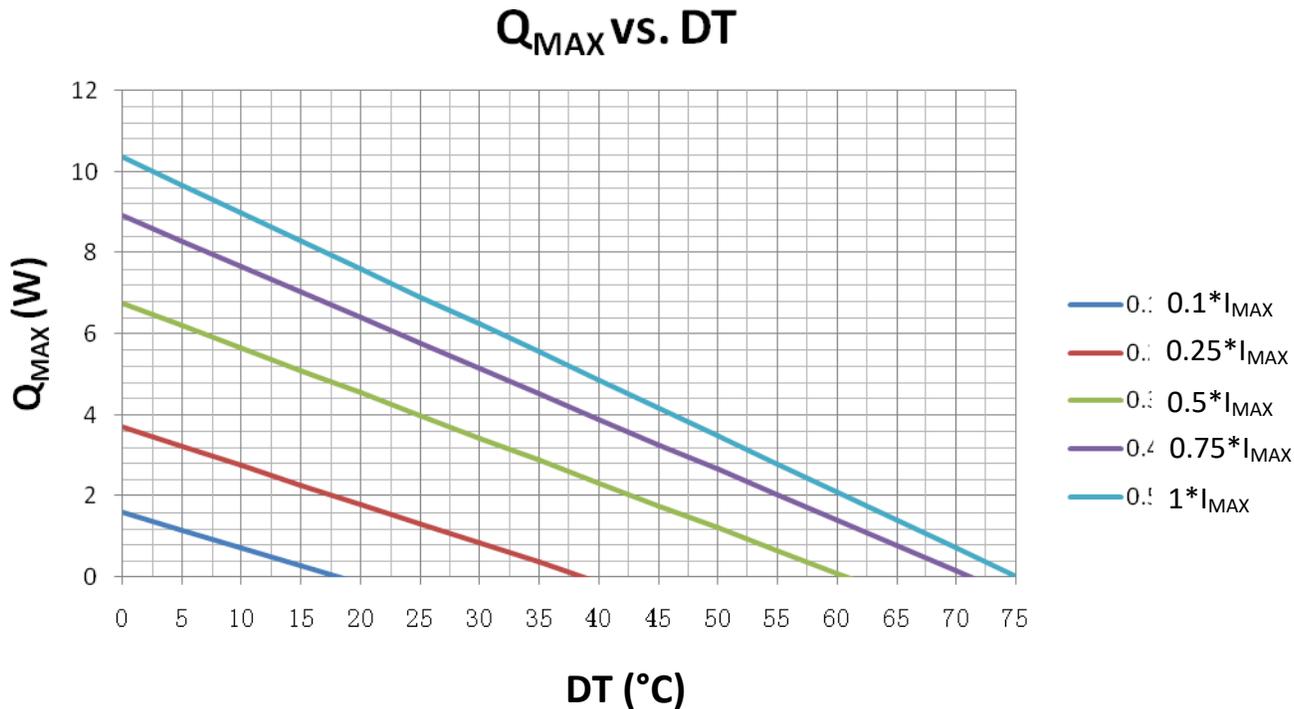


图 2. Q_{MAX} vs. DT

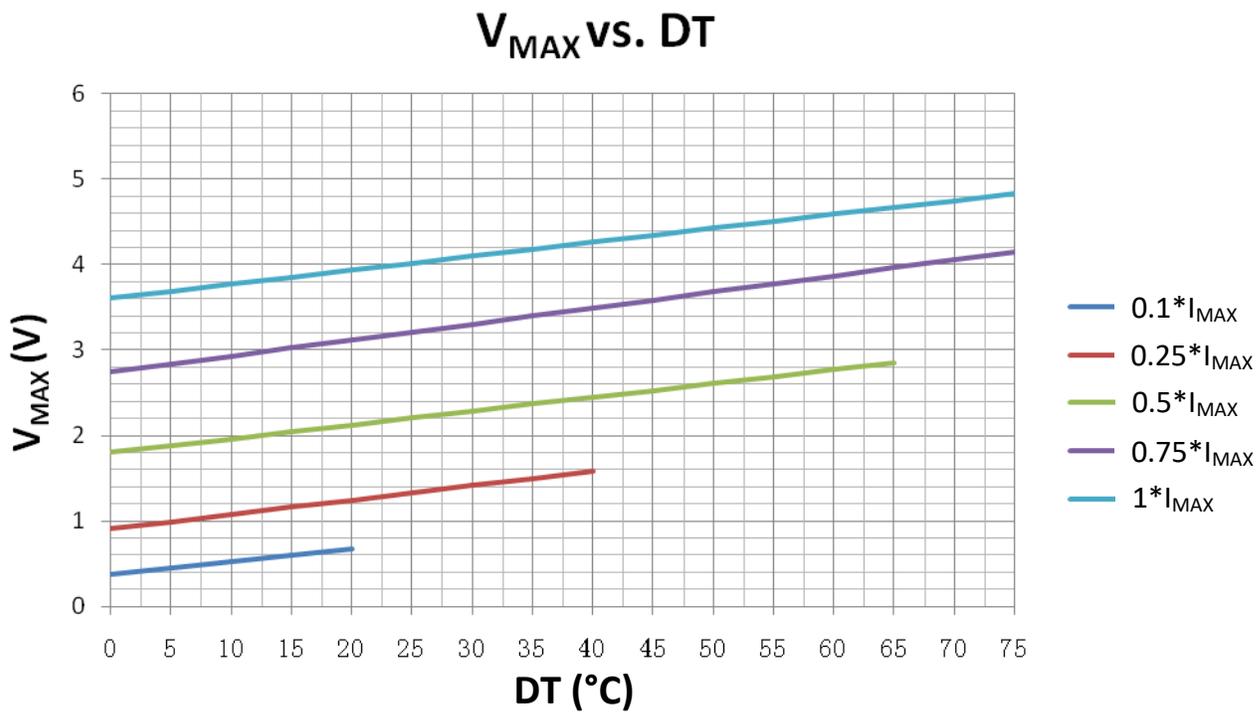


图 3. V_{MAX} vs. DT



COP vs. DT

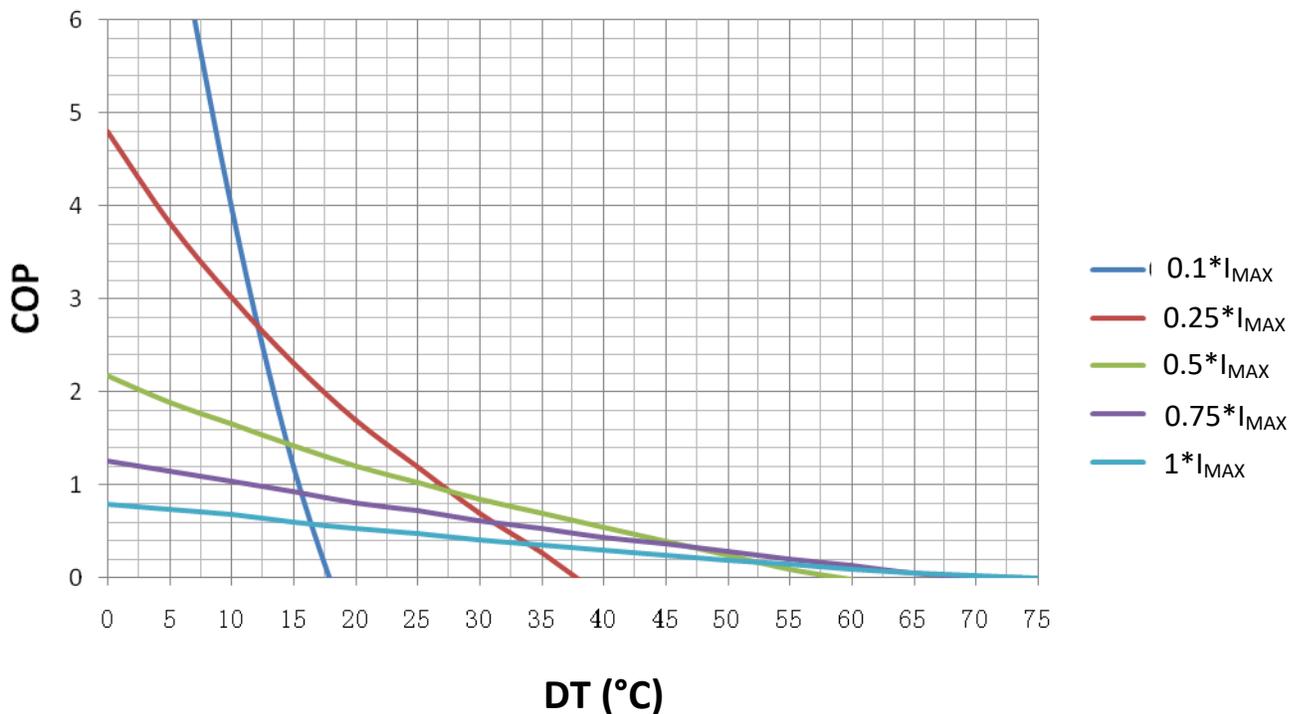


图 4. COP vs. DT

COP vs. I_{MAX}

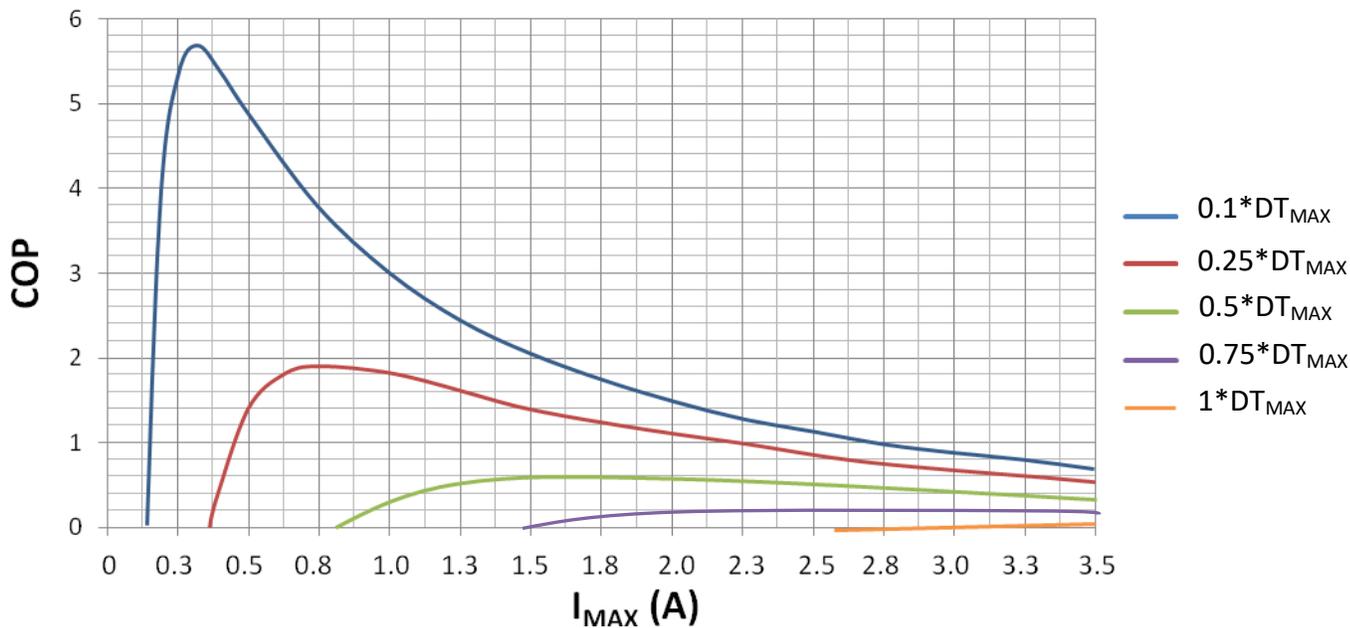


图 5. COP vs. I_{MAX}



机械尺寸

ATEC1-38-3.4A的机械尺寸如下图所示

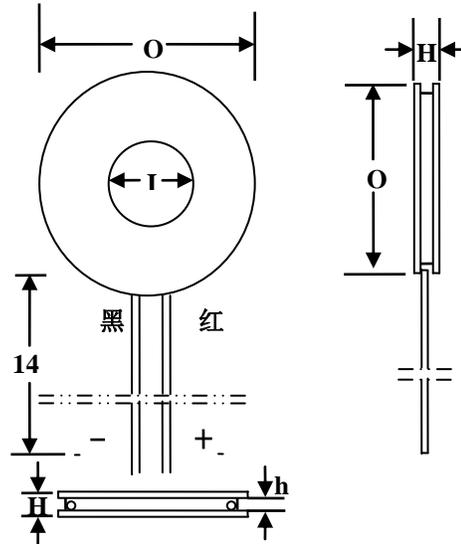


图6. ATEC1-38-3.4A机械尺寸图

备注：如图6所示，当红色引线位于右侧时，则顶部表面是TEC的冷端。

注意事项

1. 在没有连接好散热片时，不可给 TEC 供电。
2. 为了避免产生热耗散故障，必须使电流始终小于 I_{max} （最大电流）

声明

1. ATI 保留更改、废止任何产品或服务权利，恕不另行通知。并建议客户获取相关信息的最新版本，以便在下订单前验证所依赖的信息是最新和完整的。
2. 所有的产品的状态及条款均以确认订单之时起为准，包括与维修，专利侵权和责任限制相关的内容。我公司可用测试以及其他的质量控制技术来支持本质量保证。每件产品所有参数的测试无需全部展示，政府要求的情况除外。
3. 客户对产品的使用负责。为了减少客户的使用风险，顾客必须提供完善的设计以及安全操作措施来减少固有的或者是程序性的危害。对于应用程序帮助或客户产品设计，我公司不承担任何责任。
4. 我公司不保证或声明，任何明示或默示的许可，是根据任何专利权、版权、掩模作品权或其他知识产权授予的，涵盖或涉及任何组合、机器或过程，在其中这些产品或服务可能或正在使用。关于任何第三方产品或服务的信息的公布并不构成对该信息的批准、保证或认可。
5. **IP（知识产权）所有权：**对于在其产品中嵌入的特殊技术和/或技术、机械设计、光学设计以及所有由 ATI 为其产品和/或项目所做的修改、改进和发明，我公司保留全部所有权